

SANMATSU Power Innovation 2014

つながる・ひろがる・モノづくり

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てにあずかり、ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、このたび弊社では国内初のファイバーレーザー複合加工システムを導入することとなりました。

この新システムのお披露目とパワーアップしました「今の三松」と「これからの三松」をご覧いただきたく、4年ぶりに「SANMATSU Power Innovation 2014」工場見学会・三松大学オープンセミナーを開催いたします。

また今回は、2010年以降様々な企業様との「つながり」によって異分野への挑戦や海外進出等が「ひろがり」、弊社だけではなしえなかったモノづくりの新しい展開もご紹介できればと思っております。

ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ご参加賜ります様お願い申し上げます。

敬具

平成26年4月吉日

株式会社 三松
代表取締役 田名部 徹朗

“つながる・ひろがる・モノづくり”の現場として、「今の三松」「これからの三松」を皆様に直にご覧
いただきたいと思【三松 工場見学会】を開催いたします。

同時に、共催企業による展示やセミナーを通じた新・技術のご紹介【三松大学オープンセミナー】も
開催いたします。

- 国内初、新型設備「ファイバーレーザー複合加工システム C1A」と九州初の新型「ブレーキプレス機 HG8025NT」、さらには「FABtra ルーム」など皆様の夢を形にする設備やサービスをご覧いただけます。
- エレメカ連携が進化している3D-CADとシミュレーションによる可視化の進むロボット、FA機器業界での今を、各社セミナーでご紹介。また、弊社シミュレーションソフトSMASHとデモ機で実体験いただけます。
- Makersで大ブレイクしました3DプリンターやUVプリンター等も実演展示。三松の新たなモノづくりの世界も体感していただけます。

協賛企業

株式会社アマダ、ソリッドワークスジャパン株式会社、三菱電機株式会社、川崎重工業株式会社、スガツネ工業株式会社、パナソニック溶接システム株式会社、福豊帝酸株式会社、武藤工業株式会社、株式会社ミマキエンジニアリング（順不同）

日時 2014年5月23日（金）・24日（土） 9:45～17:00（最終日のみ16:45まで）

場所

本社・本社工場、塗装工場、組立工場

福岡県筑紫野市岡田3丁目10番9号（岡田工業団地）
TEL:092-926-4711（代）／FAX:092-926-2048

西鉄電車：西鉄大牟田線「筑紫駅」下車、徒歩約10分

JR： JR 鹿児島線「二日市駅」下車、タクシー約15分

車： 九州道「筑紫野IC」より約7分
大分道「筑後小郡IC」より約15分



工場見学・三松大学オープンセミナー 参加お申込書

こちらが、5月23日(金)・24日(土)に開催いたします工場見学会・三松大学オープンセミナーの「お申込書」になります。お越しいただける場合、お手数ですが、以下の記入欄に記載頂き、FAXでの事前連絡をお願いいたします。オープンセミナーにつきましては限りがありますので、お早めにご連絡していただくことをお勧めいたします。

皆様のお越しをお待ちしております。

FAXにてお申し込みください。 FAX:092-926-2048 申込締切:5月20日(火)まで

※e-mailでの申し込みも可能です e-mail:info@sanmatsu.com

御社名:	御氏名(参加代表者):
御住所:	
電話番号:	e-mail:
工場見学会への参加の有無: 工場見学会に <input type="checkbox"/> 参加します <input type="checkbox"/> 参加しません ※✓印をつけてください。	
ご来場手段: <input type="checkbox"/> 車 <input type="checkbox"/> 西鉄電車 <input type="checkbox"/> JR	ご来場人数: 名 ご来場予定日時: 5月 日 : 頃

三松大学オープンセミナー お申込書 (先着順)

セミナー概要			お申込人数	
時間	講演企業	タイトル	23日(金)	24日(土)
10:00~10:30	株式会社三松	「つながる、ひろがる、モノづくり~三松の未来」 :弊社 代表取締役社長 田名部 徹朗	名	名
10:40~11:25	ソリッドワークス・ジャパン株式会社	「真の3次元モノづくりの価値と効果」 3次元設計~設計検証の実施による価値と効果。そして3次元Dataを利用した適材適所でのData流用並びに活用による3次元モノづくりの価値と効果についてご紹介いたします。 :同社 業技術部 主任アプリケーションエンジニア 白神 岳 (しらがみ だけ)	名	名
11:35~12:20	株式会社アマダ	「次世代レーザーテクノロジーの紹介」 ①ファイバーレーザー複合機の紹介 :同社 プランク営業部 SEグループリーダー 江口 浩 ②ベンダー新安全システム:ブロックレーザーの紹介 :同社 エンジニアリング部 サポートグループリーダー 染川 年明	名	名
12:30~13:15	三菱電機 株式会社	「IoT時代の次世代FAシステム」 :同社 名古屋製作所 FAシステム統括部 主管技師長 牛島 正人	名	名
13:25~14:10	川崎重工業 株式会社	「3DCADを使った各種の自動教示ロボットシステムの紹介」 :同社 ロボットビジネスセンター 営業総括部営業企画部 基幹職 真田 知典	名	名
14:20~14:50	株式会社三松	「システムインテグレーターの取組におけるSMASH活用のご紹介」 :弊社 製造部 担当部長 西尾 昭	名	名
15:00~15:45	パナソニック溶接システム株式会社	「溶接新技術のご紹介セミナー」 ※当セミナーは23日のみの開催です。 ①スパッタの低減について :同社 国内営業グループ 九州営業所 中野 友佑	名	
		「溶接新技術のご紹介セミナー」 ※当セミナーは24日のみの開催です。 ②薄板の溶接について :同社 国内営業グループ 九州営業所 中野 友佑		名
16:00~16:30	株式会社三松	「つながる、ひろがる、モノづくり~三松の未来」 :弊社 代表取締役社長 田名部 徹朗	名	名

(セミナーに参加される人数をご記入ください)